AE2

10/829,306

II-VI COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT EMISSION ELEMENT

Publication number: JP8018161

Publication date: 1996-01-19

IKEDA MASAO; TSUKAMOTO HIRONORI; TANIGUCHI

OSAMU; ITO SATORU; SHIRAISHI SEIJI

Applicant:

SONY CORP

Classification:

Inventor:

- international: H01S5/00; H01S5/00; (IPC1-7): H01S3/18

- European:

Application number: JP19950102666 19950426

Priority number(s): JP19950102666 19950426; JP19940088836 19940426

Report a data error here

Abstract of JP8018161

PURPOSE:To obtain II-VI compound semiconductor laser in which the lifetime can be prolonged by retarding the proliferation rate of crystal defect. CONSTITUTION:The II-VI compound semiconductor light emission element has an active layer of quantum well structure comprising first and second clad layers of ZnzMg1-xSySe1-y (0<x<1, 0<y<1) based compound semiconductor formed on a substrate, a quantum well layer of at least one ZnACd1-ASBSe1-B (0<A<1, 0<=B<1) formed between the first and second clad layers while strained compressively with respect to the substrate, and a barrier layer of at least one ZnSzSe1-z (0<z<1) strained tensilely with respect to the substrate.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-18161

(43)公開日 平成8年(1996)1月19日

(51) Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出顯番号	特膜平7-102666	(71)出願人 000002185		
			ソニー株式会社	
(22)出顧日	平成7年(1995)4月26日		東京都品川区北岛川6丁目7番35号	
		(72)発明者	池田 昌夫	
(31)優先権主張番号	特顧平6-8883 6		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ	
(32) 優先日	平6 (1994) 4 月26日		一株式会社内	
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	塚本 弘範	
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ	
			一株式会社内	
	·	(72)発明者	谷口 理	
		1	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ	
			一株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 松隈 秀盛	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 I I - V I 族化合物半導体発光素子

(57) 【要約】

【目的】 結晶欠陥の増殖速度を抑え、長寿命化が可能 となるII-VI族化合物半導体レーザを提供する。

【構成】 II-VI族化合物半導体発光素子による基板上のZ nz Mg1-x Sy Se1-y (0 < x < 1, 0 < y < 1) 系化合物半導体よりなる第 1 および第 2 のクラッド層と、これら第 1 および第 2 のクラッド層間に形成された少なくとも 1 層のZ na C d1-a SB Se1-B (0 < A < 1, 0 \leq B < 1) による基板に対して圧縮歪みを有する量子井戸層と少なくとも 1 層のZ n Sz Se1-z (0 < z < 1) による基板に対して引っ張り歪みを有する障壁層とによる量子井戸構造の活性領域とを有する構成とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上のZnx Mgi-x Sv Se 1-y (0 < x < 1, 0 < y < 1) 系化合物半導体よりな る第1および第2のクラッド層と、

上記第1および第2のクラッド層間の、少なくとも1層 $OZnACd1-ASBSe1-B(0<A<1, 0\leq B<$ 1) による上記基板に対して圧縮歪みを有する量子井戸

少なくとも1層のZnSz Se1-z (0 < z < 1) によ る上記基板に対して引っ張り歪みを有する障壁層とによ る量子井戸構造の活性領域とを有することを特徴とする II-VI族化合物半導体発光素子。

【請求項2】 n番目(nは1以上の自然数)の上記量 子井戸層の圧縮歪み EWとn番目 (nは1以上の自然 数) の上記障壁層の引っ張り歪み & B とによる全歪み量 $\varepsilon = \varepsilon w / \varepsilon B = - \{ \Sigma \Delta a w n / a s \times L w n \} / \{ \Sigma \Delta a w n / a$ aBn/as × LBn}

(Lwn:n番目の量子井戸層の厚さ、LBn:n番目の障 壁層の厚さ

Δ a wn / as : n 番目の量子井戸層の基板との格子不整 20

Δ a Bn / a s : n 番目の障壁層の基板との格子不整量) を0<ε≤1.55としたことを特徴とする請求項1に 記載の!!-VI族化合物半導体発光素子。

【請求項3】 上記量子井戸構造の少なくとも上記障壁 層にp型不純物がドープされたことを特徴とする請求項 1に記載のII-VI族化合物半導体発光素子。

【請求項4】 上記基板はGaAsよりなり、

上記障壁層は、ZnSz Se1-z (0.06<z<1) 合物半導体発光素子。

【請求項5】 上記量子井戸層はZnx Cd1-x Se (O < A < 1) よりなることを特徴とする請求項4に記 載のII-VI族化合物半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、量子井戸構造による活 性領域がZnMgSSeよりなる第1および第2のクラ ッド層によって挟み込まれてなる緑ないしは青の発光が なされるII-VI族化合物半導体発光素子に係わる。

[0002]

【従来の技術】近年、歪み量子井戸を用いた半導体レー ザの性能向上の研究、開発が活発化されている。この歪 み量子井戸を用いた半導体レーザとしては、 III-V 族 系半導体レーザの、600nm帯の波長の光を発生する AlGaInP系の半導体レーザ、1μm帯の波長の光 を発生する In GaAs 系の半導体レーザ、1.3~ 1. 5 μ m 帯の波長の光を発生する I n G a A s P 系の 半導体レーザ等が開発されている。

【0003】この多重量子井戸構造における歪み量子井

戸は、圧縮による歪みと引っ張りによる歪みとの2種の 型があり、一般には、この歪み量子井戸を格子整合系の 障壁層によって挟み込むものである。

【0004】この III-V 族系化合物半導体レーザにつ いては、応用物理学会、「応用物理」第62巻、第2号 (1993) 第134 頁~第138 頁に、歪導入によってしきい 値電流の低減化、光出力増加、高速変調特性の向上、T E/TMモード制御性の向上等の性能改善が図られるこ と、更にエージング試験結果により、格子欠陥の形成が 歪みの導入により増強されるものでないことが記述され 10 ている。

【0005】そして、 III-V 族の In GaAs P系の 多重量子井戸構造半導体レーザにおいて、その多重量子 井戸構造における歪みを、障壁層における歪みによって 相殺補償するようにしたレーザが、Applied Physics Le tters Vol. 58, No. 18, 6 May 1991 第1952頁~第1954頁に 開示されていて、これによりPL(フォトルミネッセン ス) 特性が向上したことが記述されている。

【0006】しかし、上述した文献にみられるように、 111-V 族系半導体レーザでは、歪補償によって特性改 善をはかるものではあるものの、この歪補償は結晶性と 関わりがあるものではなく、この歪補償したことによる 結晶性に関する問題はなんら生じない。

【0007】すなわち、例えば応用物理学会、第57巻、 第9号 (1988) 第1349 (67) 頁の記述およびその表1を 参照して明らかなように、 III-V 族系においては、イ ントリンシック積層欠陥エネルギー、および還元積層欠 陥エネルギーが共に大きいため、欠陥について考慮する 必要はない。これに比し、II-VI族は積層欠陥エネルギ よりなることを特徴とする請求項1に記載の!!ーV!族化 30 一がかなり小さいことから歪による欠陥の発生が問題と なってくる。

> 【0008】一方、緑ないし骨色で発振するZnCdS eを歪み量子井戸、ZnSSeまたはZnSeをガイド 層、ZnMgSSeをクラッド層とするSCH構造によ るII-VI族化合物半導体レーザが知られている。Gaines らのApplied Physics Letters Vol. 62 No. 20 1993 に は、ZnCdSe/ZnSSe/ZnMgSSeによる SCH構造のII-VI族化合物半導体レーザの室温でのパ ルス発振が示されている。

【0009】また、ItohらのJapanese Journal of Appl ied Physics Vol. 33 No. 7A 1994 には、ZnCdSe/ ZnSe/ZnMgSSeによるSCH構造の半導体レ ーザの室温でのパルス発振が示されている。上述のGain esらおよびItohらのSCH構造によるIIーVI族化合物半 導体レーザはいずれも単一量子井戸による活性領域を用 いており、障壁層は用いていない。

【0010】また、Xie ちのApplied Physics Letters Vol. 60 No. 20 1992 には、ZnCdSe歪み量子井戸量 およびZnSSe障壁層による多重量子井戸の活性領域 50 を有する発光ダイオードが示されている。ここでの、2

nSSe障壁層のS組成は7%であり、GaAsよりな る基板と格子整合するようになされている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、II-VI 族化合物半導体レーザの寿命は、現状で数分程度であ る。これは、結晶欠陥の増殖速度が速く、素子が劣化し 易いことによるものである(GuhaらのApplied Physics Letters Vol. 63 No. 23 1993).

【0012】本発明の目的は、結晶欠陥の増殖速度を抑 え、長寿命化が可能となるII-VI族化合物半導体レーザ を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明によるII-VI族化 合物半導体発光素子による基板上のZnz Mg1-x Sy Sei-y (0<x<1,0<y<1) 系化合物半導体よ りなる第1および第2のクラッド層と、これら第1およ び第2のクラッド層間に形成された少なくとも1層のZ $nA C d_{1-A} SB S e_{1-B} (0 < A < 1, 0 \le B < 1)$ による基板に対して圧縮歪みを有する量子井戸層と少な 板に対して引っ張り歪みを有する障壁層とによる量子井 戸構造の活性領域とを有する構成とする。

[0014]

【作用】上述の本発明構成によれば、量子井戸構造の活 性領域を有するII-VI族化合物半導体発光素子におい て、少なくとも1層のZna Cdi-a SB Sei-B によ る基板に対して圧縮歪みを有する量子井戸層と、少なく とも1層のZnSz Se1-z による基板に対して引っ張 り歪みを有する障壁層とによる量子井戸構造の活性領域 とを有するとにより、結晶欠陥の増殖速度を抑え、素子 の長寿命化が可能となる。更には、通常の歪み量子井戸 層は臨界膜厚による制限をうけるが、上述の本発明の構 成によれば、歪み量子井戸層の厚さを十分大にして、光 の閉じ込めを充分行うことができ、信頼性が高い!!-VI 族化合物発光素子を提供することが可能となる。上述の 作用は、本発明者等が鋭気研究の末、見い出したもので ある。

[0015]

【実施例】本発明は、基板上にZnx Mg1-x Sy Se 1-y (0 < x < 1, 0 < y < 1) 系化合物半導体よりな る第1および第2のクラッド層と、第1および第2のク ラッド層間に形成された少なくとも1層のZnA Cd 1-A SB Se1-B (0<A<1, 0≦B<1)による上 記基板に対して圧縮歪みを有する量子井戸層と少なくと も1層のZnSz Sei-z (O<z<1)による上記基 板に対して引っ張り歪みを有する障壁層とによる量子井 戸構造の活性領域とを有する構成とする。

【0016】そして、n番目(nは1以上の自然数)の 量子井戸層の圧縮歪み EW とn番目 (nは1以上の自然 数)の障壁層の引っ張り歪み ε B とによる下記(数1)

の全歪み量を、0 < ε ≤ 1.55とする。

[0017]

[数1] $\varepsilon = \varepsilon w / \varepsilon B = - \{ \Sigma \Delta a w n / a s \times L w n \}$ $/ \{ \sum \Delta aBn / as \times LBn \}$

【0018】ただし、(数1) において、Lwnはn番目 の量子井戸層の厚さ、Lanはn番目の障壁層の厚さ、A awn/as はn番目の量子井戸層の基板との格子不整 量、 AaBn/as はn番目の障壁層の基板との格子不整 量である。

【0019】上述の量子井戸構造の少なくとも障壁層 は、p型不純物がドープされた層とする。

【0020】このとき、障壁層は、ZnSzSe 1-2 (0.06<2<1) とし得る。

【0021】量子井戸層はZnA Cd1-A Se (0<A く1) とし得る。

【0022】図面を参照して本発明による半導体発光素 子の実施例を説明する。図1には本発明による半導体レ ーザの一実施例であるDH構造(Double Hetero struct ure) 半導体レーザの概略断面図を示す。図1の半導体レ くとも1層の2nSzSeၢ-z (0<z<1)による基 20 一ザは、基板1上に、バッファ層2、第1のクラッド層 11、量子井戸構造による活性領域3、第2のクラッド 層12、コンタクト層4を順次連続的に例えばMBE (分子線エピタキシー) によってエピタキシャル成長す

> 【0023】コンタクト層4には、例えはPd、Pt, Auの多層構造によるp側電極5がオーミックに被着形 成され、基板1の裏面には例えば1nによるn側電極6 がオーミックに被着される。

【0024】基板1は、比較的廉価で、結晶性に優れた 30 例えばn型のGaAs基板が用いられる。バッファ層2 は、例えばエピタキシャル成長したn型のGaAs薄膜 とn型のZnSe薄膜とによる二艘構造とし得る。

【0025】第1および第2のクラッド層11および1 2は、それぞれn型およびp型のZnx Mg1-x Sy S e1-y (0 < x < 1, 0 < y < 1) によって構成され る。コンタクト層4は、例えばp型のZnTe薄膜とp 型のZnSe薄膜との繰り返し積層構造とし得る。

【0026】第1および第2のクラッド層11および1 2間の量子井戸構造による活性領域3は、図2にこの部 分の概略断面図を示すように、ZnA Cd1-A SB Se 1-B (0 < A < 1, 0 ≤ B < 1) による圧縮歪み量子井 戸層3WとZnSz Sei-z (0 < z < 1) による引っ 張り歪み障壁3Bとによる多重量子井戸構造とする。

【0027】この量子井戸層3Wの圧縮歪み量は、Zn A Cd1-A SB Se1-B のCd量により、また、障壁層 3Bの引っ張り歪み量は、ZnSz Sei-z のS量によ ってそれぞれ選定することができる。

【0028】この構成において、第1および第2のクラ ッド層11および12を構成するZnx Mg1-x Sr S 50 e1-Y の組成は次のように選定される。この場合、Ga

As基板1に格子整合する2nx Mg1-x Sv Se1-v の組成xおよびyと、そのバンドギャップとの関係は、図3に示すように、実験的に求められている。図3において曲線31xはそのx値を示し、曲線31yはそのy 値を示す。

【0029】今、第1および第2のクラッド層11および12が、GaAsと整合し、かつ77Kでのバンドギャップが、3.0eV(室温で2.9eV)のZnMgSSeによって構成する場合には、そのZnxMg1-xSYSe1-Yの組成は、曲線31xからx=0.88,曲線31yからy=0.20であることが分かり、この場合、第1および第2のクラッド層11および12は、Zn0.88Mg0.12S0.20Se0.80に選定される。

【0030】このZ nx Mg_{1-x} Sr Se_{1-r} によるクラッド層のMBEは、Z n, Mg, Z n S, S e の各原料セルが用いられる、n型の第1のクラッド層11のエピタキシャル成長においては、例えばZ n C 12 原料セルが n型ドーパントとして用いられて、これらからの各分子線量が調整されてMBEがなされる。

【0031】量子井戸構造の活性領域3の障壁層3Bは、例えば上述の第1のクラッド層11をエピタキシャル成長する2n0.88Mg0.12S0.20Se0.80のMBEにおいて、そのMgおよびn型不純物のZnCl2原料セルの供給を停止し、Zn, ZnS, Se, 各原料セルとp型不純物源として窒素Nのプラズマガンからの各分子線照射を行うことでp型のZnS0.20Se0.80として形成することができ、圧縮歪み量子井戸層3Wの例えばp型のZnACd1-ASBSe1-Bは、Zn, ZnS, Se, Cd各原料セルからの分子線照射によってMBEすることができる。

【0032】この量子井戸構造の活性領域3において、その量子井戸層3Wの圧縮歪みおよび障壁層3Bによる引っ張り歪みによって生じる全歪み量、量子井戸層3Wの基板との格子不整量および障壁層3Bの基板との格子不整量は、それぞれ下記(数2)(すなわち前記(数1))、(数3)および(数4)によって決定される。【0033】

【数2】 $\varepsilon = \varepsilon$ W $/ \varepsilon$ B = $- \{ \Sigma \Delta a Nn / as \times L Nn \}$ / $\{ \Sigma \Delta a Bn / as \times L Bn \}$

[0034]

【数3】 A a wn/as = (a wn-as)/as

[0035]

【数4】 A a B n / a s = (a B n - a s) / a s

【0036】ここで、

ε₩ : 量子井戸層の歪み量 εΒ : 障壁層の

歪み量

awn:第n層の量子井戸層の格子定数 aBn:第n層の 障壁層の格子定数 Lwn:第n層の量子井戸層の厚さ

Lan:第n層の

障壁層の厚さ

as : 基板の格子定数

【0037】量子井戸層の歪み量に比し、障壁層の歪み量を大とした場合には、(数1)、(数2)において0 $< \epsilon < 1$ となり、逆の場合は $1 < \epsilon$ となる。また、活性領域3における圧縮歪みおよび引っ張り歪みを完全に補償、すなわち相殺するには $\epsilon * / \epsilon$ とすれば良い。

【0038】今、量子井戸層 3 Wとして、 Z n A C d 10 1-A SB Se1-B において、B=0とする Z n A C d 1-A Seを用いる場合についてみると、実際の半導体レーザでは、C d の組成 A と厚さ L W が概ね量子準位からの発光波長を支配するものであることから、所望の発光波長例えば λ=490 n mを得るには、A=0.25, L W = 30 Åに設定すれば良いので、このとき、量子井戸層 3 Wの圧縮歪み ε W は、表 1 の格子定数からベガード則を仮定して格子不整合度 Δ a / a にして + 2.1%となる。一方、 z=0.20の Z n Sz Se1-z 障壁層 3 B の引っ張り歪み ε B は、同様に表 1 から - 0.65 20 %となる。そして、量子井戸構造による活性領域 3 の量子井戸層数 n=5であるとすると、(数 1)から L B = 120 Å となる。

[0039]

【表1】

30

11-VI族化合物半導体及びGaAsの格子定数

材料	格子定数(入)
ZnSe	5.668
ZnS	5.409
CdSe	6. 0 7 ?
GaAs	5.653

【0040】尚、上述した本発明構成においては、その量子井戸構造の活性領域3において、p型の不純物をドーピングした構成とした場合である。今このような不純物のドーピングを行わずに、各層3Wおよび3Bが真性半導体である場合についてみると、異なる2つの材料界面のバンドオフセットはZnSeを基準に表2で示される割合で伝導帯および価電子帯へ振り分けられることから、歪みによるバンドギャップのシフトを無視してその価電子帯の頂上のバンド構造を示すと、図4のようになる、従って、p型のZnMgSSe側から注入される正孔hに対し障壁層3Bによるバリアが発生し、これが各井戸への均一な注入を損ない動作電流の増大、しきい値電流Ithの増加、寿命の低下をきたす。

[0041]

【表2】

ィースタイプ ステロ接合におけるバンドギャップ差△Eの伝導帯及び価電子帯への分配率の例

A = n # A	分配率(%)		
ヘテロ接合	伝導帯 △E。/△E。	価電子帯 △E、/△E。	
Zno. 76Cdo. 24Se/ZnSe	7 8	2 2	
ZnSe/ZnSo. 25Sec. 75.	- 6	106	
ZnSe/Zno. s.Mga. (2Sa. 20Seo. so	4 1	5 9	

【0042】これに対して、上述したように、その量子井戸構造の活性領域3全体にあるいは障壁層3Bに、p型の不純物をドーピングした構成とした場合の価電子帯の頂上のバンド構造を図5に示す。図5においてはフェルミレベルの平坦化により第2のクラッド層のp型のZnMgSSe側から注入される正孔hに対する障壁層3Bによるバリアの発生を回避でき、このII-VI族ZnMgSSe系材料固有のバンド構造に起因した問題の解決をはかることができる。これによって各井戸への均一な注入を行うことができ、動作電流、しきい値電流Ithの低減化、寿命の向上をはかることができる。

【0043】上述したように、本発明では、活性領域3 において歪み補償量子井戸構造を採ったことによって量 子井戸の全体的厚さを充分大とすることができ、キャリ アおよび光の閉じ込めを充分行うようにできる。

【0044】図6には本発明による半導体発光素子の他の実施例であるSCH構造(Separated Confinment structure)半導体レーザの概略断面図を示す。図6においては、例えばn型の基板1上に、パッファ層2、第1のクラッド層11、第1のガイド層21、量子井戸構造による活性領域3、第2のガイド層22、第2のクラッド層12、コンタクト層4を順次連続的に例えばMBEによってエピタキシャル成長する。そして、コンタクト層4上および基板1の裏面にそれぞれ電極5および6をオーミックに被着する。

【0045】第1および第2のガイド層21および22は、それぞれn型およびp型の2nScSe_{1-c} (0 \leq C < 1)により構成することができる。

【0046】基板1、バッファ層2、第1および第2の クラッド層11および12、量子井戸構造による活性領 域3、コンタクト層4、電極5および6は前述のDH構 造半導体レーザの実施例と同様の構成をとることができ る。

【0047】また、上述のDH構造およびSCH構造半 導体レーザにおいて、活性領域を単一量子井戸構造によ り構成する場合には、図7に示すように、ガイド層と障 壁層で異なるS組成のZnSSe系化合物半導体を用い ることができる。図7においては、例えば、ガイド層の S組成を6%とし、障壁層のS組成を19%とする。.

【0048】また、ガイド層は図8に示すように、p側とn側で異なる厚さとしてもよい。図8に示すように、ガイド層を正孔にとってバリアとなるp側で薄く、n側で厚く構成した場合、正孔の注入を容易にしつつ歪み補償が可能となる。図8においては、例えばp側ガイド層およびn側ガイド層の厚さをそれぞれ60Åおよび100Åとした。

【0049】以下に実際のSCH構造半導体レーザの全 歪み量εと寿命および従来寿命を律速していた転位の増 殖速度の評価結果を示す。

【0051】(実施例2) 実施例2の半導体レーザは、 40 圧縮歪み量子井戸層の組成および厚さと引っ張り歪み障 壁層の厚さを代えた他は実施例1と同様に構成した。ここで、圧縮歪み量子井戸層は2n0.15 Cd0.25 Se (a w1-3=5.770Å)によって構成し、その厚さLw1-3 =40Åとした。また、引っ張り歪み障壁層は2nS 0.18 Se0.81によって構成し、その厚さL=88Åとした。このときの全歪み量 ε=1.42であった。この実 施例2の半導体レーザは、1mWの光出力下において波 長513nmで2時間16分の室温連続発振が実現し、 実施例1と同様に従来のII-VI族化合物半導体レーザに 50 比して信頼性の改善がはかられた。発振を停止した試料

9

を解析したところ、電極部に破壊が認められ、欠陥の増 殖により発振停止したものではないことが判明した。

【0052】表3に、実施例3~10および比較例1~ 6の各半導体レーザーの歪み量 とと欠陥の増殖による 暗線の伸びの評価結果を示す。暗線の伸びを評価する試 料は、GuhaらのApplied Physics Letters Vol. 63 No. 23 1993 に示されるように、図6に示したSCH構造半導 体レーザの電極5のかわりに光を透過する程度の薄い金 電極を形成したものを用いた。 尚、実施例3~5では、 単一量子井戸構造、実施例6~10および比較例1~6 ではZnSz Set-z 障壁層のz=0.06とし、Ga As 基板に格子整合するように構成した。この試料に電 流密度0.6A/cm² で30分通電後、2A/cm² で10分間通電し、発光させた時の活性領域における暗 線を上記金属の上面より観察した。表3において、暗線 の伸びの評価結果は以下の5段階で示した。表3に示さ れるように、全歪み量 € ≦1. 55の場合、暗線の伸び を抑えることができた。

5-劣化が速い。前面が暗線で覆われる。

4-暗線がかなり伸びる。 $10~\mu$ m以上の暗線が観察される。

3 一暗線が伸びる。 3 ~ 9 µ m程度の暗線が観察される。

2-暗線が少し伸びる。 $3~\mu$ m未満の暗線が観察される。

1-ほとんど変化なし。

[0053]

【表3】

10

10				
	全歪み量 ε	暗線の伸び		
実施例 3	0.369	1		
4	0.534	1		
5	0.594	1		
6	0.944	1		
7	1.077	1		
8	1.146	2		
9	1.188	2		
10	1.301	3		
11	1.318	2		
1 2	1.342	2		
13	1.464	3		
1 4	1.400	3		
比较例 1	1.592	4		
2	1.628	4		
3	2.109	4		
4	2.172	5		
5	2.101	5		
6	2.495	4		

【0054】上述のように、本発明による半導体発光素子において、大幅な寿命特性の改善および従来寿命を律速していた欠陥の増殖速度の低減をはかることができた。

【0055】尚、本発明は上述の実施例に限らず、本発明の要旨を変更しない範囲内で適宜変更することができる。例えば、基板1としてGaAs以外にZnSeを用いることができる。また、基板1の導電型はp型としてもよい。また、正孔hに対する障壁層3Bのバリアがあまり大きくなく、半導体発光素子の動作に支障をきたさなければ障壁層3Bはn型の不純物ドープまたはノンドープとしてもよい。

[0056]

【発明の効果】上述したように、本発明によれば、II-VI族化合物半導体発光素子において、その活性領域を圧縮歪みを有する量子井戸層と、引っ張り歪みを有する障壁層とにより構成することによって、欠陥の増殖を抑え、素子の寿命特性を改善することができる。また、井戸量子層の総和を臨界膜厚に制限されず充分大とすることができることによって、量子井戸構造による活性領域の光の閉じ込めを充分行うことができる。従って、発光効率の高い緑ないしは青の発光がなされるII-VI族化合物半導体発光素子を構成することができる。また、量子井戸構造において、歪み量子井戸層または障壁層にp型の不純物のドーピングがなされた構成とした場合、活性50 領域への正孔の注入に対してバリアとなるエネルギーギ

ャップの発生を回避することができるので、しきい値電 流の低減化、動作電流の低減化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による半導体発光素子の一例の概略断面 図である。

【図2】本発明による半導体発光素子の一例の活性領域 の一例の概略断面図である。

【図3】GaAs基板に格子整合するZnx Mg1-x Sy Se1-y のxおよびyとパンドギャップとの関係を示す図である。

【図4】本発明による半導体発光素子のクラッド層と量子井戸構造による活性領域の一例の価電子帯頂上のバンド構造図である。

【図5】本発明による半導体発光素子のクラッド層と量子井戸構造による活性領域の他の例の価電子帯頂上のバンド構造図である。

【図6】本発明による半導体発光素子の他の例の概略断

面図である。

【図7】本発明による半導体発光素子のクラッド層とガイド層と量子井戸構造による活性領域の一例のハンド構造図である。

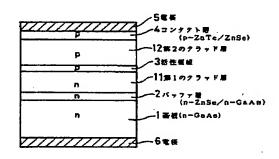
12

【図8】本発明による半導体発光素子のクラッド層とガイド層と量子井戸構造による活性領域の一例のハンド構造図である。

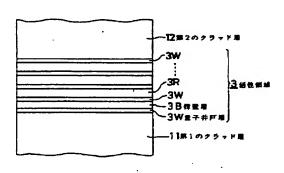
【符号の説明】

- 1 基板
- 10 3 活性領域
 - 3W 量子井戸層
 - 3 B 障壁層
 - 11 第1のクラッド層
 - 12 第2のクラッド層
 - 21 第1のガイド層
 - 22 第2のガイド層

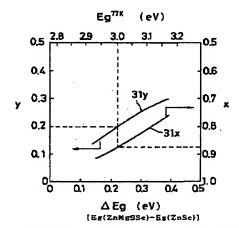
[図1]



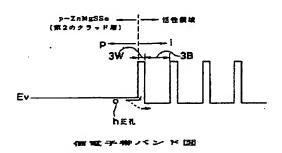
[図2]



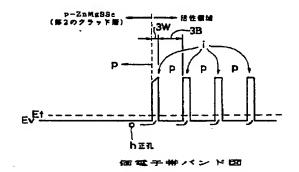
[図3]



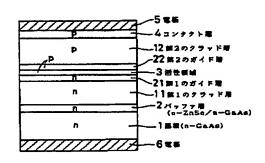
GaAsに整合するZnxMsi-xSySei-y のx.yとパンドギャップの関係を示す図 [図4]



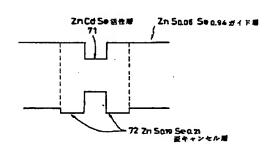
【図5】



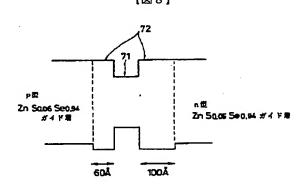
【図6】



【図7】







フロントページの続き

(72) 発明者 伊藤 哲

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ 一株式会社内

(72) 発明者 白石 誠司

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニ 一株式会社内